

2021年12月1日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20
ディーアイシービル

第6回 スマートビルディング EXPO に無線センサー『ハットトッテ®』を出展

－ 貼るだけのかんたん設置・かんたん移設が出来る環境 IoT センサーを紹介 －

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、商業施設やオフィスビルなどの屋内環境や工事現場など屋外環境における温度・湿度・照度のセンシングに用いる、やわらかい無線センサー『ハットトッテ®』を、スマートビルディング EXPO に出展します。

<展示会概要>

展示会名： 第6回 スマートビルディング EXPO
開催日時： 2021年12月6日（月）～8日（水）
10:00～18:00 [最終日のみ ～17:00]
開催場所： 東京ビッグサイト 西展示棟
(東京都江東区有明 3-11-1)
公式サイト： <https://www.smartbuilding.jp/ja-jp.html>
DICブース： 西1ホール 小間番号 3-5



<出展製品概要>

■無線センサー『ハットトッテ®』

『ハットトッテ®』は、薄く小さく、かんたんに貼って設置、はがして移設が出来る、配線レスの無線センサーです。やわらかいボディを持ち、万一の落下時も安心です。

同展示会では、販売中の温湿度・照度センサー製品に加え、開発中のビーコン発信機能（位置情報発信）や次機種であるCO2センサー、距離センサーの筐体サンプル展示、機能展示（評価基板による機能デモ）を行います。



※詳しい製品情報は、以下 URL をご参照ください。

<https://www.dic-global.com/ja/products/hattetotte/index.html>

『ハットトッテ®』のやわらかいボディの触感、薄さ、軽さは、実物でなければ体感できません。是非、当社ブースへお越しいただき、直接ご確認ください。

以上